

2017年1月23日(月)

「未来」オープンイノベーションミートアップ (ベンチャー×東京電力ホールディングス)

主催:株式会社三井住友銀行、協力:Incubation & Innovation Initiative (III)

～ エネルギー企業とベンチャー企業のオープンイノベーションによる新しい時代づくり 「挑戦するエネルギー。」 ～

- 今回は、東京電力ホールディングス様より、オープンイノベーションに向けた取組みについて、ご紹介いただくと共に、様々な業界で活躍するベンチャー企業様より、最先端の技術や製品、独自の事業アイデアについてプレゼンテーションいただきます。
- また、EYアドバイザー様より、これからの時代におけるIoT/AIの活用事例と可能性について、ご講演いただきます。ご参加の皆様に新たな気付きを生む機会となれば幸いです。

日時 2017年1月23日(月)
13:30開始(受付13:00) - 18:00

場所 三井住友銀行東館
ライジング・スクエア3階
SMBCホール

■ プログラム

開会挨拶	13:30	株式会社三井住友銀行 代表取締役副頭取執行役員 橋 正喜
セッション1 (講演)	13:40	「(仮)IoT/AI活用における効果算出・マネタイズのコ考え方(実証試験の前に行うべき3つの検証要素)」 EYアドバイザー株式会社 製造業・テクノロジーセクター エグゼクティブ・ディレクター 常盤 光作様
セッション2 (プレゼン)	14:00	「(仮)東京電力グループのデジタル化とオープンイノベーションの取組みについて」 東京電力ホールディングス株式会社 常務執行役 経営技術戦略研究所長 岡本 浩様
休憩	14:20	10分間
セッション3 (プレゼン)	14:30	最先端ビジネスに取り組むベンチャー企業12社によるプレゼンテーション(途中休憩あり) < 登壇予定企業(登壇予定順に表示。なお、登壇企業、登壇順等が変更となる場合がありますので、予めご了承ください。) > <ul style="list-style-type: none">● Datum Studio株式会社:データを活用しようとするすべての企業を、人工知能(AI)等を通じ支援する企業● Leap Mind株式会社:Deep Learning技術をコンパクト化し小さいIoT環境でも稼働する技術を保有● Rapyuta Robotics株式会社:クラウド技術を利用したマルチロボットシステム開発● 株式会社フェニックスソリューション:世界初、金属の裏側でも読取可能なRFIDの開発、世界のIoTに貢献● 株式会社スカイディスク:IoT着脱式センサデバイスの開発、通信環境・分析(AI)クラウドの構築● 株式会社SIRC:薄膜電力センサ(多機能エネルギーセンサ)の開発● 株式会社ミライセンス:独自の3D触力覚技術を応用した、革新的な触感フィードバック型UIの提供● i Smart Technologies株式会社:IoTソリューションやクラウド環境を利用した製造ラインの見える化システム● 株式会社NEXPOINT:監視カメラシステム構築・関連ソフトウェア開発● 株式会社クロスコンパス・インテリジェンス:人工知能技術の民主化と各産業分野での実用化推進● 株式会社BEDORE(株)PKSHA Technology100%子会社;自然言語処理を用いた汎用型対話エンジン、自動化ソリューションに特化● 株式会社ウフル:IoT領域をはじめクラウドサービスの導入支援等ワンストップ・ソリューションを提供
閉会挨拶	16:55	株式会社三井住友銀行 法人戦略部長 松本 浩司
名刺交換会 ・懇親会		イベント会場後方出口すぐのロビーにて名刺交換会を行います。 ソフトドリンク、コーヒー、スナックをご用意しております。

講演テーマは予告なく変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。また、予定時刻は前後する場合がございます。本イベントは、三井住友銀行及び事業化支援コンソーシアム「Incubation & Innovation Initiative (III)」が運営しています。本イベントに、IIIコンソーシアムメンバー企業の役職員、報道関係者が参加する場合がございます。

未来 Open Innovation Meetup



三井住友銀行

お申込み方法

下記サイトにアクセスし、参加登録をお願いいたします。✕切:1月17日(火)

参加申込フォームURL : https://www.smbc.co.jp/mirai_OIM_TEPCO/application.html

お申し込み時にご記入いただいた内容は、東京電力ホールディングス株式会社、株式会社三井住友銀行の運営事務局にて共有させていただきます。

下記利用目的をご確認の上、お申込みください。

<お客さまの情報の利用目的について>

私どもは個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、お客さまの個人情報を、預金や融資業務のほか、銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務において、下記利用目的で利用いたします。

金融商品やサービスの申込受付、資格等の確認、継続的なお取引における管理、融資取引やリスク商品等の適合性の判断、金融商品やサービスの研究や開発、各種ご提案、お取引の解約や事後管理、権利の行使や義務の履行、与信業務における個人情報機関の利用、委託業務の遂行等、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため。

なお、個人信用情報機関より提供を受けた個人信用情報、ならびに金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年金融庁告示第67号)に定められた機微(センシティブ)情報は銀行法施行規則等に基づき限定されている目的以外では利用いたしません。

お問い合わせ

株式会社 三井住友銀行 オープンイノベーションミートアップ担当

03-4333-5493 (2959)

イベント会場へのアクセス



三井住友銀行

東館
ライジング・スクエア 3階
SMBCホール

<住所>

東京都千代田区丸の内 1-3-2
(地下鉄大手町駅 C14番出口直結)